

证券代码： 839725

证券简称： 惠丰钻石

公告编号： 2023-056

惠丰钻石股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 分析师会议
- 媒体采访
- 业绩说明会
- 新闻发布会
- 路演活动
- 现场参观
- 其他（河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日（周四）下午14:30-17:30参加了由河南证监局、河南上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”，本次活动采用网络远程的方式举行，网址：<https://ir.p5w.net>。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加本次活动的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事会秘书：王坤先生；

公司证券事务代表：胡向康先生。

三、投资者关系活动主要内容

公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复：

问题1：请问公司营业收入增长的原因，毛利率下降的原因？

回复：投资者您好，公司营业收入增长主要原因是公司产能增加及下游市场景气度持续向好综合所致，主要系第三代半导体、清洁能源、特种陶瓷、开采及勘探等应用领域的产品收入增幅较大；毛利率下降主要是高低强度产品销售结构比例变化所致；未来公司将持续加大对新技术、新产品的研发，提升自身技术优势，提高高毛利产品的市场份额。谢谢！

问题2：有券商研报说今年利润能达1亿以上，对此公司是否有信心？

回复：投资者您好！公司2023年第一季度营业收入增长46.48%，净利润增长28.64%，保持良好的增长态势；截止目前，公司第三代半导体、清洁能源、特种陶瓷等行业订单充足，预计持续保持增长态势。感谢您的提问。

问题3：请介绍下公司培育钻石在半导体行业的应用？

回复：投资者您好！金刚石作为功能新材料的代表，拥有高热导率、宽禁带、高载流子迁移率、高绝缘性、极佳的光学透过性、化学稳定性与抗辐射性等众多热、光、声、电、化学优异性能，在工业级、宝石级、热学级、光学级、电子级应用潜力巨大，拥有广阔的应用空间，是支撑我国战略性新兴产业发展的先进基础材料，为解决国防军工、航空航天、半导体芯片等国家重大关键领域中的卡脖子难题提供“终极材料”。

CVD金刚石因散热性强、成本低、尺寸大，可作为大功率散热片。多晶金刚石作为大功率芯片、电子器件散热片方面具备高性能优势，未来随产量提升和成本下降有望在半导体散热片领域得到大规模应用。感谢您的提问。

问题4：请问公司金刚石微粉智能生产基地扩建项目进展慢的原因？

回复：投资者您好！金刚石微粉智能生产基地扩建项目由于项目选址等原因，目前尚未开工。但为了缓解订单饱和给公司产能带来的压力，公司已在2022年租赁政府产业园区厂房，进行产能扩建，目前已进行正常投产，产能问题已不再是公司发展的制约因素。感谢您的提问。

问题5：公司在第三代半导体行业的合作伙伴有哪些？

回复：投资者您好！公司产品主要应用于第三代半导体行业，客户主要为第三代半导体行业知名企业，客户覆盖面广。感谢您的提问。

四、备查文件

公司在全景网举办的“河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”答题页面投资者提问与公司回复记录。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2023年05月19日